

모집분야

연구부문	연구분야	근무지	모집전공
CRD (법인 R&D 과제)	<ul style="list-style-type: none"> Platform Tech : 코팅,접착,CFD, 유변물성, 생산최적화, 공정모델링,Printing&Patterning,축매,분석 차세대 디스플레이 소재, 신재생에너지(태양전지소재/연료전지소재),무기소재,고기능성 소재 	대전	
석유화학	<ul style="list-style-type: none"> R&D <ul style="list-style-type: none"> 고부가가치 제품개발(메탈로센 촉매, 고흡수성 수지, 합성고무 등) 친환경·고기능성 소재개발(CNT,PPS,CO₂ 플라스틱 등) 신소재·신촉매·신공정 개발 TS&D <ul style="list-style-type: none"> 소재부문 : ABS,EP,SAP,PO,PVC, 탄소나노소재, 합성고무, 고분자 유변학 응용기술 부문 : 구조해석, 신뢰성평가, 최적화 설계, 사출성형, 금형설계, 전산유체역학, 압출가공 	대전 여수	화학,화학공학, 고분자, 금속, 신소재, 재료공학, 물리학, 생물공학, 전기/전자공학, 기계공학 및 기타 인접분야
전지 R&D	<ul style="list-style-type: none"> Battery 연구소 <ul style="list-style-type: none"> 소재/자동차-소형전지 선행개발/전력저장 소형전지 개발 <ul style="list-style-type: none"> 모바일 IT(노트북,스마트폰,Tablet PC),전동공구, 전력저장(ESS,UPS), LEV(e-Bike,e-Scooter)용 전지개발 자동차전지 개발 <ul style="list-style-type: none"> Cell/자동차 Battery용 기구/회로개발(Pack/BMS) 	대전	
정보전자소재 R&D	<ul style="list-style-type: none"> 차세대 디스플레이 소재(OLED,Flexible)/차세대 Energy 소재(2차전지 소재,태양전지 소재)/고기능 필름소재(Touch 소재)/LCD 소재(편광판,3D FPR,감광재)등 	대전	

※석유화학 TS&D(Technical Service & Development)

- Technical Service : 고객에 대한 기술 지원 및 교육, Claim&Complaint처리, 고객별 차별화된 Solution 활동
- Development : 차별화된 Premium 제품 개발 및 용도 개발, 신시장 개척 활동

지원자격

- 현재 석사/박사학위 취득자 또는 '13년 8월 석사/박사학위 취득예정자
- 병역을 필 했거나 면제된 자
- 해외 여행에 결격 사유가 없는 자

전형일정

입사지원	서류전형	LG Way FIT TEST	1차 면접	임원면접	신입 입사
3/6~3/20	3월말	3/30	4월 중순	5월 중순	7월 1일

지원방법

- 1) 서류접수 : 당사 채용홈페이지 (<http://recruit.lgchem.co.kr>) 內 해당 채용공고 On-line 지원
- 2) 제출서류 : On-line 지원서
 - ※ 졸업(예정)증명서, 성적증명서, 공인어학성적표, 기타 자격증 등은 면접 합격자에 한하여 추후 별도 제출합니다.
- 3) 접수기간 : **2013. 3. 6(수) ~ 2013. 3. 20(수)** (최종 마감일 오후 2시까지 지원 가능)

기타사항

- 1) On-Line 접수만 가능합니다. (우편접수, e-mail 접수 및 방문접수는 받지 않습니다.)
- 2) 국가보훈대상자는 관련법규에 의거 우대합니다.
- 3) 제출서류는 반환하지 않습니다.
- 4) 허위기재 사실이 발견될 시에는 즉시 불합격 혹은 입사 취소합니다.
- 5) 각 전형결과 및 최종합격 통보는 e-mail 및 Mobile Phone SMS(문자서비스)로 할 예정이오니 E-mail 주소 및 Mobile Phone 번호를 정확히 기재하시기 바랍니다.
- 6) 기타 문의사항 발생 시
 - 채용문의 : sjleeemail@lgchem.com, 042-870-6793
 - 지원서 수정 및 오류발생 문의 : hkcho@lgchem.com, 02-3773-3506

모집분야

연구부문	연구분야	근무지	모집전공
CRD (법인 R&D 과제)	<ul style="list-style-type: none"> Platform Tech : 코팅,접착,CFD, 유변물성, 생산최적화, 공정 모델링,Printing&Patterning,촉매,분석 차세대 디스플레이 소재, 신재생에너지(태양전지소재/연료전지소재),무기소재,고기능성 소재 	대전	
석유화학	<p>R&D</p> <ul style="list-style-type: none"> 고부가가치 제품개발(메탈로센 촉매, 고흡수성 수지, 합성고무 등) 친환경·고기능성 소재개발(CNT,PPS,CO₂ 플라스틱 등) 신소재·신촉매·신공정 개발 <p>TS&D</p> <ul style="list-style-type: none"> 소재부문 : ABS,EP,SAP,PO,PVC, 탄소나노소재, 합성고무, 고분자 유변학 응용기술 부문 : 구조해석, 신뢰성평가, 최적화 설계, 사출성형, 금형설계, 전산유체역학, 압출가공 	대전 여수	화학,화학공학, 고분자, 금속, 신소재, 재료공학, 물리학, 생물공학, 전기/전자공학, 기계공학 및 기타 인접분야
전지 R&D	<p>Battery 연구소</p> <ul style="list-style-type: none"> 소재/자동차·소형전지 선행개발/전력저장 <p>소형전지 개발</p> <ul style="list-style-type: none"> 모바일 IT(노트북,스마트폰,Tablet PC),전동공구, 전력저장(ESS,UPS), LEV(e-Bike,e-Scooter)용 전지개발 <p>자동차전지 개발</p> <ul style="list-style-type: none"> Cell/자동차 Battery용 기구/회로개발(Pack/BMS) 	대전	
정보전자소재 R&D	<ul style="list-style-type: none"> 차세대 디스플레이 소재(OLED,Flexible)/차세대 Energy 소재(2차전지 소재,태양전지 소재)/고기능 필름소재(Touch 소재)/LCD 소재(편광판,3D FPR,감광재)등 	대전	

※석유화학 TS&D(Technical Service & Development)

- Technical Service : 고객에 대한 기술 지원 및 교육, Claim&Complaint처리, 고객별 차별화된 Solution 활동
- Development : 차별화된 Premium 제품 개발 및 용도 개발, 신시장 개척 활동

지원자격

- 2014년 2월 이후 석사, 박사 학위 취득 예정자
- 남자의 경우 병역을 필하였거나 면제된 자
- 해외여행에 결격사유가 없는 자
- 박사과정 및 석/박사 통합과정의 경우 Coursework을 마친 자('13년 7월 기준)

전형일정

입사지원	서류전형	LG Way FIT TEST	1차 면접	임원면접	산학장학금 지원	신입입사
3/6 ~ 3/20	3월말	3/30	4월 중순	5월 중순	6월말	졸업시점

지원방법

- 1) 서류접수 : 당사 채용홈페이지 (<http://recruit.lgchem.co.kr>) 內 해당 채용공고 On-line 지원
- 2) 제출서류 : On-line 지원서
 - ※ 졸업(예정)증명서, 성적증명서, 공인어학성적표, 기타 자격증 등은 면접 합격자에 한하여 추후 별도 제출합니다.
- 3) 접수기간 : 2013. 3. 6(월) ~ 2013. 3. 20(수) (최종 마감일 오후 2시까지 지원 가능)

기타사항

- 1) On-Line 접수만 가능합니다. (우편접수, e-mail 접수 및 방문접수는 받지 않습니다.)
- 2) 국가보훈대상자는 관련법규에 의거 우대합니다.
- 3) 제출서류는 반환하지 않습니다.
- 4) 허위기재 사실이 발견될 시에는 즉시 불합격 혹은 입사 취소합니다.
- 5) 각 전형결과 및 최종합격 통보는 e-mail 및 Mobile Phone SMS(문자서비스)로 할 예정이오니 E-mail 주소 및 Mobile Phone 번호를 정확히 기재하시기 바랍니다.
- 6) 기타 문의사항 발생 시
 - 채용문의 : sjleeemail@lgchem.com, 042-870-6793
 - 지원서 수정 및 오류발생 문의 : hkcho@lgchem.com, 02-3773-3506